

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于蚌埠 LED 产业基地投产的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月开始筹备建设蚌埠LED产业基地（请见公司2014年1月15日在指定信息披露媒体发布的《关于设立子公司暨对外投资公告》【公告编号：2014-06】）。经过近一年的紧张施工建设，蚌埠LED产业基地一期工程于近日正式投产。

蚌埠LED产业基地主要生产LED倒装芯片，目前一期工程产能为月承接1.5万片4-6英寸外延片，年产LED倒装芯片约15亿颗。全部项目建成达产后可达到月承接5万片4-6英寸外延片，年产LED倒装芯片约50亿颗。

该项目的建成投产将使公司技术及性能领先的LED倒装芯片实现量产，能够提升公司在LED芯片领域的竞争力，将对公司未来的生产经营带来积极的影响。但公司未来LED倒装芯片的销售情况将受公司的市场推广力度及客户的认可程度等相关因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月九日